

惠州中京电子科技股份有限公司

关于投资设立泰国子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地，主要产品为高密度多层板（MLB）和高密度互连板（HDI），重点应用领域包括汽车电子、计算机与网络通信等。该项目计划投资金额不超过人民币 5.5 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项。

公司已于 2023 年 3 月完成泰国子公司广泰电子（泰国）有限公司（以下简称“广泰电子”）的设立登记并取得境外投资证书。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 5 日在法定信息披露媒体上发布的《关于取得境外投资证书及完成泰国子公司设立的公告》。

二、对外投资进展

1、截止目前，广泰电子已取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202300065 号）；广东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》粤发改开放函[2023]369 号；并已收到泰国投资促进委员会（BOI）批准通知书。

2、广泰电子已与洛加纳工业园大众有限公司签署土地销售合同。土地总价款 246,000,000 泰铢，第一期：合同签订之日起 60 日内支付土地总价款的 20%，即 49,200,000 泰铢；第二期：合同签订之日起 90 日内支付土地总价款的 30%，即 73,800,000 泰铢；第三期：合同签订之日起 150 日内支付土地总价款的 25%，

即 61,500,000 泰铢；第四期：土地过户当天支付土地总价款的 25%，即 61,500,000 泰铢。

3、公司已完成对泰国子公司增资，增资后广泰电子注册资本由 500 万泰铢变更为 6.88 亿泰铢。上述增资事项已于 2023 年 6 月 14 日完成工商登记。

原注册资本：500 万泰铢，公司出资 4,975,000 泰铢，出资比例为 99.50%；公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司出资 12,500 泰铢，出资比例为 0.25%；公司全资子公司香港中京电子科技有限公司出资 12,500 泰铢，出资比例为 0.25%。

现注册资本：6.88 亿泰铢，公司出资 684,560,000 泰铢，出资比例为 99.50%；公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司出资 1,720,000 泰铢，出资比例为 0.25%；公司全资子公司香港中京电子科技有限公司出资 1,720,000 泰铢，出资比例为 0.25%。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2023 年 6 月 15 日